

平成 23 年 7 月 14 日

お客様各位

東京エレクトロデバイス株式会社

設計開発センター 品質保証部

部長 本下 英治

**TE8201PF 前工程 製造ライン変更について**

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社にてご採用頂いておりますTE8201PFにつきまして、前工程の変更がございます。

下記の通りご報告させていただきますので、宜しく申し上げます。

内容につきましてご確認の上、返信用用紙にご捺印を頂き、お手数ですがご返信頂きたく存じます。

敬具

&lt; 記 &gt;

1. 対象型格：TE8201PF (0.35umプロセス)
2. 変更内容：前工程製造ラインの変更  
【変更前】 三洋半導体製造 (株) 岐阜工場 岐阜県安八郡安八町大森 180  
【変更後】 同 上 新潟工場 新潟県小千谷市千谷甲 3000
3. 変更理由：生産体制再構築による製造拠点集約の為
4. 信頼性および品質について：  
製造移管先の新潟工場の0.35umプロセスは、岐阜工場の0.35umプロセスと互換性を考えて立ち上げた工場であり、岐阜設計環境で設計した製品を過去5年・3,000万個以上の並行生産実績があります。  
生産場所の変更に伴う設備及び作業者は変更となりますが、製品型格及びパッケージ寸法・材料、工程管理、信頼性、電気的特性、実装保証条件などの製品仕様に変更ございません。
5. 信頼性試験データ：添付資料をご参照頂けますようお願いいたします。  
信頼性評価結果に問題ございません。
6. ラストオーダー：変更前の製品を購入希望の場合、2012年1月16日までにご発注頂きますよう、お願いいたします。
7. 識別方法：ロットナンバーにて識別可能です。詳細は、別途ご連絡させていただきます。

以上

返却用

inrevium

TDGS27047

平成 23 年 7 月 14 日

お客様各位

東京エレクトロンデバイス株式会社  
インレビウム事業部 品質保証・調達部  
部長 本下 英治



**TE8201PF 前工程 製造ライン変更について**

内容につきましてご確認の上、返信用用紙にご捺印を頂き、お手数ですがご返信頂きたく存じます。

< 記 >

- 対象型格：TE8201PF (0.35umプロセス)
- 変更内容：前工程製造ラインの変更  
【変更前】 三洋半導体製造(株) 岐阜工場 岐阜県安八郡安八町大森 180  
【変更後】 同 上 新潟工場 新潟県小千谷市千谷甲 3000
- 変更理由：生産体制再構築による製造拠点集約の為
- 信頼性および品質について：  
製造移管先の新潟工場の0.35umプロセスは、岐阜工場の0.35umプロセスと互換性を考えて立ち上げた工場であり、岐阜設計環境で設計した製品を過去5年・3,000万個以上の並行生産実績があります。  
生産場所の変更に伴う設備及び作業者は変更となりますが、製品型格及びパッケージ寸法・材料、工程管理、信頼性、電気的特性、実装保証条件などの製品仕様に変更ございません。
- 信頼性試験データ：添付資料をご参照頂けますようお願いいたします。  
信頼性評価結果に問題ございません。
- ラストオーダー：変更前の製品を購入希望の場合、2012年1月16日までにご発注頂きますよう、お願いいたします。
- 識別方法：ロットナンバーにて識別可能です。詳細は、別途ご連絡させて頂きます。

貴社受領印欄	
日付：	_____
貴社名：	_____
部署名：	_____
ご署名：	_____ 印

東京エレクトロンデバイス株式会社  
設計開発センター 品質保証部

TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED